

YMP-2型金相试样磨抛机



在金相实验室，金相试样制备过程中，试样的预磨、抛光、研磨、是多道必不可少的程序。本机 YMP-2 研磨抛光机是通过多方面市场调研和广泛听取操作使用人员的意思及要求开发设计而成，该机的集污盘和罩采用玻璃钢整体制成，具有外形更新颖美观最新产品。

本机集三种功能为一身，可适应多种材料的试样制备。该机的磨、抛、研盘直径均大于国内同类产品。磨、抛、研盘的转速独立操作可无极调速，是金相试样制备最佳设备。

主要参数:

磨盘直径：230mm

砂纸直径：230mm

抛盘直径：230mm

转 速：100-1400r/min

电动机：直流无刷电机 220V 400W

外形尺寸：757×583×300mm

净 重：80Kg